



バイオセラミック材料を用いた 根管治療の可能性

～新しいバイオセラミック貼薬材を用いた治療方法～

2022年6月16日(木)

19:30～21:00 ※録画配信セミナーとなります。

summary

バイオセラミック材料は諸外国において1998年以降様々な臨床応用されていますが日本では2007年4月に覆髄材として販売を開始。

2021年1月バイオシーシーラー(Bio-C Sealer)が根管充填材料として認可販売されその有効性が注目されています。

この度、バイオセラミック貼薬材(バイオシーテンプ)が国内で認可を受け現在発売中であり、その有効性また性質・特徴を基礎研究(生物的安全性)や材料の特性を臨床上での経験も併せて解説をいたします。



講師

岡村 友玄 先生

大阪歯科大学 口腔病理学講座 助教

2005年 大阪歯科大学歯学部修了

2009年 大阪歯科大学大学院
(病理学専攻)修了

2009年 大阪歯科大学
口腔病理学講座講師(非常勤)

2009-2012年 兵庫県、大阪府下開業医勤務

受講料 無料

定員 100名

お申込フォーム オンラインセミナー配信サービス「Zoom」を使用します

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NH_QYdzUT8qLK7BAgBr3MQ



お申込み～受講まで

専用フォームに必要事項を入力、送信
(参加者はアカウント開設不要です)

▶ ご登録のアドレスへ参加受付メールが届きます
メールに記載のURLを確認し、参加が可能かご確認ください。

▶ 開催日時になったらURLをクリック
ブラウザを閉じて自動的に退室となります。

お問い合わせ

TEL. 011-813-5556
9:00～18:00 土日・祝日除く

MAIL.
info@hokusan-kk.co.jp

主催



北海道歯科産業株式会社
HOKKAIDO SHIKA SANGYO
DENTAL SOLUTION 1952

協賛

YOSHIDA

※個人情報は、セミナーの運営、管理、資料送付等を目的として収集させていただきます。また、後日当社のご案内を送付させていただきます場合がございます。個人情報は厳正に管理し業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。